

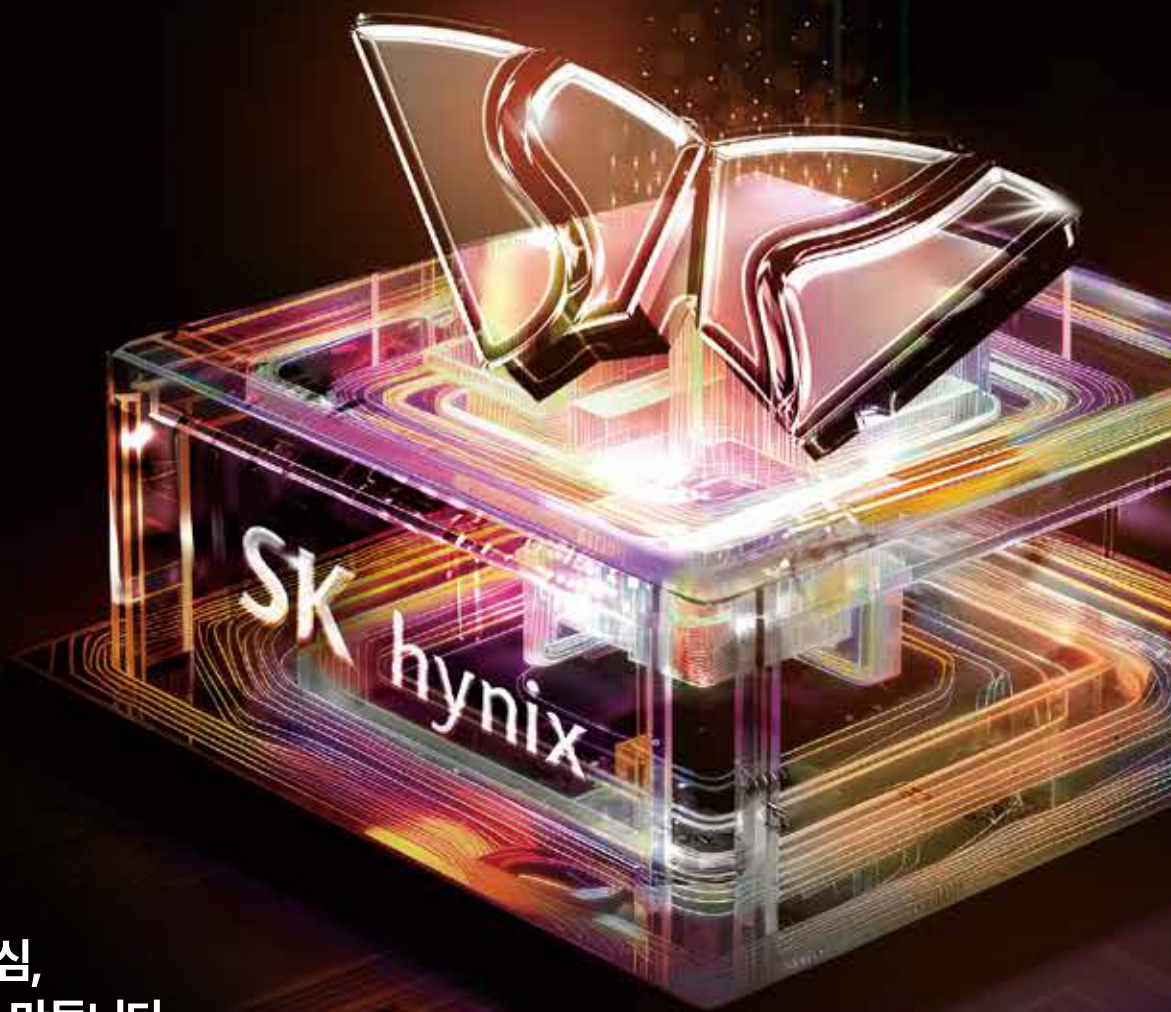
2025



SK하이닉스 신입사원 수시 채용

서류 접수

7.7(월)~7.16(수) 17:00



첨단기술의 중심,
더 나은 세상을 만듭니다.

Technology Innovator for a Better World

채용 Process

2025 SK하이닉스
신입사원 수시 채용

지원서 접수



신입 전형은?

'25년 10월 입사 가능한 기졸업자 대상 (학사/석사/박사)

('25년 7~8월 졸업예정자는 지원 가능)

채용 사이트를 통해 지원서를 제출하시면 됩니다.

채용 사이트 URL | skcareers.com



서류 전형

제출하신 지원서를 바탕으로 학력사항, 전공역량 등을 검토하여 모집 분야와의 연관성을 종합적으로 판단합니다.



SKCT(인/적성)

SK종합역량검사(SKCT)는 업무 관련 지적 능력, 상황 판단력, 가치관/태도를 복합적으로 측정하는 종합역량검사로써 서류 전형 합격자 전원 특정 장소에서 일정 시간동안 응시합니다.

*신입 모집 공고 지원자 기준 SKCT의 경우 4개월 내 1회 시험 원칙으로 운영되고 있습니다.
SK멤버사에서 SKCT를 사전에 응시한 경우 SK하이닉스 SKCT 전형은 진행하지 않으며
앞선 SKCT 점수로 대체됩니다. (FAQ 참조)



면접 전형

지원자의 가치관, 성격, 보유 역량 수준 등을 종합적으로 검증합니다.

직무별 문제 풀이, 인성 질문 등을 포함한 면접이 진행되며, 지원자와의 진솔한 대화를 통해
SK하이닉스에 적합한 인재인지 확인합니다.



건강검진

입사 후 원활한 업무 수행을 위한 지원자의 기본적인 건강 체크를 위하여
입사 예정자 모두 실시합니다.



최종 합격 및 입사

'25년 10월 입사 예정

*입사 일정 일부 변동 있을 수 있습니다.





FAQ

질문과 답변

이번 하이닉스 수시채용 선발인원은 어느 정도 되나요?

정확한 채용 규모는 대내외적 상황 변동에 따라 달라질 수 있기에 공개하기 어려운 점 양해 부탁드립니다.

다른 업계의 타사 인턴 경험을 자기소개서에 활용해도 무방할까요?

지원자분의 가치관과 직무역량을 드러낼 수 있는 경험이라면 가능합니다.

'25년 11월 전역 예정이지만 휴가를 사용해서 10월 중 입사 가능하다면 지원 가능한가요?

입사가능여부와 무관하게, 병무청 조회 시 군 전역일이 '25년 10월 1일 이전인 경우에 지원 가능합니다.

다른 수시채용을 진행 중인 SK 멤버사에 중복 지원이 가능한가요?

SK 멤버사 중복 지원의 경우 허용하고 있지 않습니다.

SKCT 대신 코딩 테스트를 보는 직무가 있나요?

금번 수시채용 시, Solution SW 직무는 코딩 테스트를 진행합니다.

SKCT를 오프라인으로 진행할 예정인가요?

금번 SKCT를 포함하여, 앞으로의 SKCT 전형은 Online 환경에서 진행되며, 자세한 사항은 추후 전형 안내 시 가이드라인 참고 부탁드립니다.

SK 멤버사에서 SKCT를 응시한 경우 어떻게 되나요?

SKCT 응시일 기준 4개월 내 신규 SKCT 검사 응시 이력이 있는 경우, SK하이닉스 SKCT 전형은 진행하지 않으며 앞선 SKCT 점수로 대체됩니다. 서류 합격 후 SKCT 응시 대상 여부는 수험표를 통해 별도 안내될 예정입니다.



제출 완료 후에도 지원서 수정이 가능한가요?

서류 모집 기간 내에는 수정 가능하며,
지원 내역 > 지원서를 최종 제출한 공고명 클릭 > 전형별 진행 상황 및 결과 >
우측 하단 '지원 철회' 후 수정해 주시면 됩니다.

이천/분당, 청주 신입 채용 공고 동시에 지원 가능한가요?

금번 수시채용에선 이천/분당, 청주 공고 중복 지원 불가합니다.

OO직무 모집요강에 OO학과가 없는데 지원이 불가한가요?

모집요강에 기재된 전공을 우선선발이나,
해당 역량을 충분히 갖춘 경우 지원하셔도 무방합니다.

학점을 많이 보는지 궁금합니다.

학점 또한 평가요소 중 하나이나 절대적이지 않음을 알려 드립니다.

영어 성적이 없는데 괜찮은가요?

수시채용 지원 시 어학점수는 필수 조건이 아니므로 점수가 없어도 지원 가능합니다.
(단, 자격요건에 외국어 능력이 포함된 직무는 해당 외국어 능력을 드러낼 수 있는
성적 / 경험 등 이 우대사항으로 평가될 수 있습니다.)

해외 거주 인원의 본인 인증은 어떻게 하나요?

해외 거주로 인한 휴대폰 본인인증이 어려운 경우,
i-PIN을 통해 본인인증하여 진행 바랍니다.
상기 방법으로 진행이 어려울 경우,
신분증,학생증 등 본인 신원 확인할 수 있는 자료 첨부하여
"성명/ID/생년월일/성별"을 채용담당자 메일로 공고 마감 하루 전까지 회신 부탁드립니다.
(단, 이 방법의 경우 인증에 시간이 소요될 수 있는 점 양해바랍니다.)

전문 연구 요원도 지원 가능한가요?

전문연구요원의 경우, 병역법상 '22년 1월 1일 이전에 편입한 케이스,
'25년 10월 1일 이전 전문연구요원 복무가 만료되는 분에 한해 지원 가능합니다.
본인 관할 병무청에 확인하여 지원 가능 여부 확인 부탁드립니다.

Job Description

이천/분당



이전

설계

- 시장과 고객이 필요로 하는 메모리 반도체 제품을 설계하고 제품화하기 위한 업무를 수행
시스템 및 어플리케이션 이해를 기반으로한 Architecture Design, Digital,
Analog Circuit Design, Layout, Verification 등으로 구성



주요 Task 또는 Activity

- 회로설계
 - 선행 회로 연구, 양산 제품 설계, 제품 불량 분석, 양산 제품 품질 개선, 수율향상
 - SI/PI 최적화 위한 On/Off-Chip 설계 및 분석
- 배치설계
 - 회로설계를 소자, 공정 기술에 기반한 설계 환경을 토대로 MASK Layer를 이용하여
평면과 입체적으로 DB 구성 및 검증하는 Physical Design 성능 향상 연구
 - 단위 Block별 Layout 및 Full Chip Level Layout 최적화
- 회로검증
 - 제품 Spec에 맞는 동작 검증 및 새로운 검증 Methodology 개발
 - 개발 기간 단축 및 검증 완성도 향상을 위한 검증 효율 및 검증 Coverage 확대



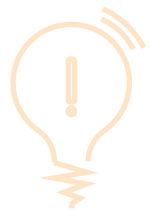
Requirements

I 자격 요건 (Education, certificate 등)

- 4년제 학사 이상 졸업자 (학사/석사/박사)
- 전자, 전기, 전파, 반도체, 정보통신, 컴퓨터, 물리 등 관련 전공

I 행동역량 및 Skillset 등

- 분석적 사고, 전략적 사고, 성취지향 행동역량 필요
- Noise 성분 규명, Design Constraint 설계, Circuit modeling 등의 Skill 필요



이전

Product Engineering

- 설계, 소자, 공정 분야에 대한 폭넓고 깊이 있는 지식을 활용하여 최고의 특성과 품질, 양산성을 겸비한 완제품을 개발하는 직무
- 다양한 평가 및 분석을 기반으로 제품의 특성과 수율을 개선하고 경쟁력과 완성도 향상을 위해 Test Solution 고도화



주요 Task 또는 Activity

- Test Engineering
 - 제품의 특성과 품질, 양산성을 만족하는 최적의 Test Base Line 개발 및 최적화/고도화
- Product Verification
 - 설계/공정적 특성 검증 및 Feedback을 통한 제품의 완성도 및 경쟁력 제고.
DRAM Cell과 Sense Amp의 동작 특성 해석 및 주요 불량에 대한 분석/최적화 Solution 도출을 통한 제품 특성 개선
- Test 특성 분석
 - 각 Application(고객)에서 발생한 불량 분석 토대의 Solution 제공 및 Program 개선/Big Data Mining을 통한 품질 관리/강화 방안 도출
- Failure Analysis
 - DRAM 불량에 대한 Electrical/Physical 분석을 통한 소자/공정적 원인 규명 및 품질 개선



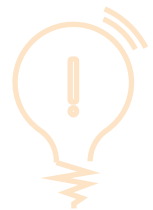
Requirements

I 자격 요건(Education, certificate 등)

- 4년제 학사 이상 졸업자 (학사/석사/박사)
- 전기, 전자, 반도체 관련 전공

I 행동역량 및 Skillset 등

- DRAM 및 반도체 제품 전반에 대한 이해
- 프로그래밍 능력 보유



이전

품질보증

- 신제품 개발 / 인증부터 양산 / 고객의 품질까지
자사에서 생산하는 전 제품의 품질 만족 강화



주요 Task 또는 Activity

- 제품인증
 - 품질 완성도 확보를 위해 인증 평가 기준을 수립하고 평가/분석을 통한 제품 인증(Qualification)업무 수행
- 양산품질보증
 - 품질 Monitoring, 공정 부적격 자재처리, 공정 변경관리, 출하 품질 검사 등을 수행하여, 공정 품질 관리
- 고객품질
 - 고객 불량에 대한 개선 대책을 수립하고 고객환경 파악 및 내부 품질 개선 활동 Drive를 통한 품질 개선 업무 수행
- 불량분석
 - 인증/양산/고객 불량 개선을 위해 제품에 대한 분석 업무 (Elect, Application 등) 수행



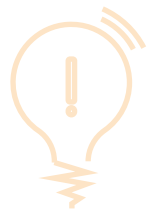
Requirements

I 자격 요건(Education, certificate 등)

- 4년제 학사 졸업자
- 전자, 전기, 반도체, 정보통신, 컴퓨터, 소프트웨어, 물리, 재료 등 반도체 관련 전공

I 행동역량 및 Skillset 등

- 반도체 소자/공정 Process 전반의 이해가 높은 자, 관련 역량 우수자
- 프로그래밍 능력 보유자



이전

Utility 기술



주요 Task 또는 Activity

- Utility공급설비(Facility)의 설계, 설치, 시공, 운영 및 철거, 폐기에 이르는 전반적인 Life Cycle 관리
- Utility System 관리 업무
- 공조/배기/배관/전기/Chemical 관리 업무



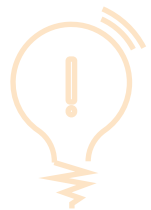
Requirements

I 자격 요건(Education, certificate 등)

- 4년제 학사 이상 졸업자 (학사/석사)
- 기계, 전기, 화공 관련 전공

II 행동역량 및 Skillset 등

- 화공, 산업안전, 가스, 수질환경, 대기환경, 공조냉동기계, 전기 관련 기사 자격증 보유자 우대
- 위험물, 공조냉동기계, 가스, 전기 관련 산업기사 자격증 보유자 우대
- 안전 및 산업 관련 기사 자격증 보유자 우대



분당

Solution PE

- SSD 제품 Test Process 설계/검증 및 양산/고객기술 지원 통한
SSD 제품의 최고 품질 및 성능 경쟁력 확보



주요 Task 또는 Activity

- 고객 평가 환경 및 System 분석을 통한 성능 Requirement 도출 & 내부 Spec화
- Spec 기반 제품 성능 검증 및 분석
- SSD 검증 항목/프로그램/BIST 개발
- 검증 항목 및 환경 고도화 통한 검증 효율화 및 제품 특성 최적화
- 고객 이슈 대응 및 기술 지원



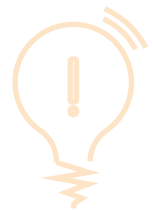
Requirements

I 자격 요건(Education, certificate 등)

- 4년제 학사 이상 졸업자(학사/석사/박사)
- 전자, 전기, 반도체, 정보통신, 컴퓨터 등 관련 전공

II 행동역량 및 Skillset 등

- Python, C, C++ 언어 등 프로그래밍 능력 보유자
- Windows/Linux/Android 등 File System 및 OS에 대한 이해가 높은자
- AI 활용 역량
- 영어 역량 보유자



분당

Solution HW

- Solution 제품의 Interface(PCIe, MPHY, NAND, DRAM 및 UCIe)에 대한 SI, PI, EMC 품질을 양산 기준에 맞춰 설계하고 분석 및 검증



주요 Task 또는 Activity

- Advanced Package 개발: Chiplets, UCIe 등 IO 표준 연구, 고속 Package Ballmap 최적 선정
- 고속&고용량 Interface 설계 기술 연구: High-speed SERDES, Multi-loading Parallel Topology 기술 연구
- SI/PI/EMC 설계 및 검증: SI/PI/EMC 설계/검증 기준 관리, 고주파 기술 연구, 설계-실측 간 정합성 지속 확보
- Interface 설정 최적화: Power 고려한 Interface(DS, ODT, Slew, Eq., Vref, Bias 등) 최적화, PVT에 따른 변화 평가/관리
- SSD PCB Design: 제품 특성 만족하는 최적 설계, PCB Technical RoadMap 관리, 신제품 HW Feasibility 검토



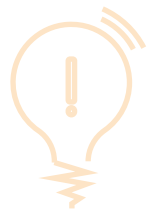
Requirements

I 자격 요건(Education, certificate 등)

- 4년제 학사 이상 졸업자(학사/석사/박사)
- 전자공학, 전파공학 등 전자 관련 전공
- 석/박사 학위자 우대

I 행동역량 및 Skillset 등

- 전송선 이론, Maxwell Equation, High-freq 전자파 특성 이해
- System-level SI/PI에 대한 해석/설계 최적화 및 검증 경험
- 선행 기술 연구나 표준 등의 제정에 참여한 경험 또는 역량 보유
- AI/LLM 활용 위한 Coding 역량 보유자 - 데이터 분석 및 최적 Solution 설계
- SI/PI Modeling tool 및 Transient Simulation tool, 3D EM tool, ADS/Matlab 등 범용 tool, Design tool 활용 경험



분당

Solution SW

- Total AI Memory Provider로써 AI향 Datacenter 및 Enterprise SSD Firmware 연구 및 개발



주요 Task 또는 Activity

- Host Interface(PCIe, NVMe) Firmware 연구 개발
- PCIe/NVME Standard Spec 및 Customer Requirement 분석 및 개발
- NAND Flash와 Host System 간 NVMe command 실행 및 효율적 Data read/write 처리 알고리즘 연구 개발
- NAND Flash Memory의 성능 / 수명 향상 알고리즘 개발 (Address Mapping, Wear-leveling, Garbage Collection 등)



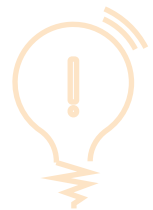
Requirements

I 자격 요건(Education, certificate 등)

- 4년제 학사 이상 졸업자 (학사/석사)
- 컴퓨터/전기전자/전산/반도체공학 등 전공자
- C/C++ 상급(필수), Java, Java Script, Python Programming 가능
- Embedded software 개발 이해 및 firmware achitecture 설계 및 알고리즘 개발 가능

I 행동역량 및 Skillset 등

- NVMe/NAND/Storage firmware에 대한 이해



Job Description

청주



청주

품질보증

- 신제품 개발 / 인증부터 양산 / 고객의 품질까지
자사에서 생산하는 전 제품의 품질 만족 강화



주요 Task 또는 Activity

- 제품인증
 - 품질 완성도 확보를 위해 인증 평가 기준을 수립하고 평가/분석을 통한 제품 인증(Qualification)업무 수행
- 양산품질보증
 - 품질 Monitoring, 공정 부적격 자재처리, 공정 변경관리, 출하 품질 검사 등을 수행하여, 공정 품질 관리
- 고객품질
 - 고객 불량에 대한 개선 대책을 수립하고 고객환경 파악 및 내부 품질 개선 활동 Drive를 통한 품질 개선 업무 수행
- 불량분석
 - 인증/양산/고객 불량 개선을 위해 제품에 대한 분석 업무 (Elect, Application 등) 수행



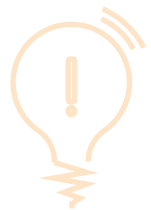
Requirements

I 자격 요건(Education, certificate 등)

- 4년제 학사 졸업자
- 전자, 전기, 반도체, 정보통신, 컴퓨터, 소프트웨어, 물리, 재료 등 반도체 관련 전공

I 행동역량 및 Skillset 등

- 반도체 소자/공정 Process 전반의 이해가 높은 자, 관련 역량 우수자
- 프로그래밍 능력 보유자



청주

Utility 기술



주요 Task 또는 Activity

- Utility공급설비(Facility)의 설계, 설치, 시공, 운영 및 철거, 폐기에 이르는 전반적인 Life Cycle 관리
- Utility System 관리 업무
- 건축/Gas 관리 업무



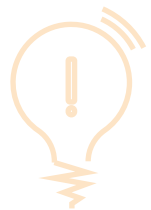
Requirements

I 자격 요건(Education, certificate 등)

- 4년제 학사 이상 졸업자 (학사/석사)
- 건축, 기계 관련 전공자

II 행동역량 및 Skillset 등

- 건축분야 자격증 보유자 우대
- 산업안전, 가스, 기계 관련 기사 자격증 보유자 우대
- 산업안전, 가스, 기계 관련 산업기사 자격증 보유자 우대
- 안전 및 산업 관련 기사 자격증 보유자 우대





'25년 신입사원 수시채용 안내

이천/분당/청주

	모집분야	모집직무	직무소개	전공분야	근무지
SK하이닉스 이천/분당	신입	설계	- 시장과 고객이 필요로 하는 메모리 반도체 제품을 설계하고 제품화하기 위한 업무를 수행 시스템 및 어플리케이션 이해를 기반으로한 Architecture Design, Digital, Analog Circuit Design, Layout, Verification 등으로 구성	전자, 전기, 전파 반도체, 정보통신, 컴퓨터, 물리 등 관련전공	이천
		Product Engineering	- 설계, 소자, 공정 분야에 대한 폭넓고 깊이 있는 지식을 활용하여 최고의 특성과 품질, 양산성을 겸비한 완제품을 개발하는 직무 다양한 평가 및 분석을 기반으로 제품의 특성과 수율을 개선하고 경쟁력과 완성도 향상을 위해 Test Solution 고도화	전기, 전자, 반도체 관련 전공	
		품질보증	- 신제품 개발 / 인증부터 양산 / 고객의 품질까지 자사에서 생산하는 전 제품의 품질 만족 강화	전자, 전기, 반도체, 정보통신, 컴퓨터, 소프트웨어, 물리, 재료 등 반도체 관련 전공	
		Utility 기술	- Utility공급설비(Facility)의 설계, 설치, 시공, 운영 및 철거, 폐기에 이르는 전반적인 Life Cycle 관리 - Utility System 관리 업무 - 공조/배기/배관/전기/Chemical 관리 업무	기계, 전기, 화학 관련 전공	
		Solution PE	- SSD 제품 Test Process 설계/검증 및 양산/고객기술 지원 통한 SSD 제품의 최고 품질 경쟁력 확보	전자, 전기, 반도체, 정보통신, 컴퓨터 등 관련 전공	분당
		Solution HW	- Solution 제품의 Interface(PCIe, MPHY, NAND, DRAM 및 UCIe)에 대한 SI, PI, EMC 품질을 양산 기준에 맞춰 설계하고 분석 및 검증	전자공학, 전파공학 등 전자 관련 전공	
		Solution SW	- Total AI Memory Provider로써 AI항 Datacenter 및 Enterprise SSD Firmware 연구 및 개발	컴퓨터/전기전자/전산/반도체공학 등 전공	
SK하이닉스 청주		품질보증	- 신제품 개발 / 인증부터 양산 / 고객의 품질까지 자사에서 생산하는 전 제품의 품질 만족 강화	전자, 전기, 반도체, 정보통신, 컴퓨터, 소프트웨어, 물리, 재료 등 반도체 관련 전공	청주
		Utility기술	- Utility공급설비(Facility)의 설계, 설치, 시공, 운영 및 철거, 폐기에 이르는 전반적인 Life Cycle 관리 - Utility System 관리 업무 - 건축/Gas 관리 업무	건축, 기계 관련 전공자	

첨단기술의 중심, 더 나은 세상을 만듭니다.

Technology Innovator for a Better World



지원자격 다음 사항을 모두 만족하는 분

- '25년 10월 입사 가능한 기졸업자 대상
('25년 7~8월 졸업예정자는 지원 가능)
- 병역필 또는 면제자로서 해외 여행에 결격 사유가 없는 자
- 군복무중인 경우, '25년 10월 1일 이전 전역 예정자

절차 및 일정



지원서 접수

7.16(수) 17:00까지



SKCT

8월 중
심층, 인지 검사



면접전형

9월 중



건강검진



최종합격 및 입사

'25년 10월 중

지원안내 • 지원 기간 : 2025.7.7 (월) ~ 7.16(수) 17:00

• 지원 방법 : skcareers.com에서 온라인 접수

• 이천, 청주 공고 중복 지원은 불가

기타사항 • 지원서 또는 제출서류 상 허위 기재가 있거나 자기소개서 표절이 확인된 경우, 전형 단계에서의 불이익 및 입사 취소 가능

• 취업보호대상자 및 장애인은 관련 법령에 의거 우대

• 근무지를 명시하여 채용하고 있으나 이는 최초 근무지이며, 추후 경영 계획에 따라서 입사 후에는 일부 변경될 수 있음